

Lotpaste AP-10, Bi57Sn42Ag1

Lotpaste NO-CLEAN, bleifrei, Metallgehalt 88 %, Legierung Bi57Sn42Ag1, Korngröße T3, Schmelzbereich: 137°C-139°C

Artikel-Nr.	WL83324
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	LOTPAST0043
GPSR Herstellerdaten	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkaufseinheit	1 Dosen
Inhaltseinheit	1 Dosen
Inkl. Batterie	nein
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei
Metallgehalt	88 %